Requested document:

JP2004048176 click here to view the pdf document

| HIGH FREQUENCY SWITCH, SINGLE POLE DOUBLE-THROW SWITCH, AND MULTIPOLE MULTI-THROW SWITCH | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Patent Number: | |
| Publication date: | 2004-02-12 |
| Inventor(s): | MIYAGUCHI KENICHI; KASAHARA MICHIAKI; NISHINO TAMOTSU; YOSHIDA YUKIHISA; SHO KEII; HIEDA MORISHIGE |
| Applicant(s): | MITSUBISHI ELECTRIC CORP |
| Requested Patent: | |
| Application Number: | JP20020200250 20020709 |
| Priority Number (s): | JP20020200250 20020709 |
| IPC Classification: | H01P1/12; B81B3/00; H01H59/00 |
| EC Classification: | |
| Equivalents: | JP3910500B2 |
| Abstract | |
| PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a low-loss and high-isolation high frequency switch. | |

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19) 日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2004-48176 (P2004-48176A)

(43) 公開日 平成16年2月12日 (2004.2.12)

(51) Int.C1. 7 HO1P 1/12 B81B 3/00 HO1H 59/00 FI HO1P 1/12 B81B 3/00 HO1H 59/00 テーマコード (参考) 5J012

審査請求 未請求 請求項の数 10 〇L (全 14 頁)

(21) 出願番号 (22) 出願日 特願2002-200250 (P2002-200250)

平成14年7月9日 (2002.7.9)

(71) 出願人 000006013

三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

(74) 代理人 100066474

弁理士 田澤 博昭

(74) 代理人 100088605

弁理士 加藤 公延

(72) 発明者 宮口 賢一

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三

菱電機株式会社内

(72) 発明者 笠原 通明

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三

菱電機株式会社内

最終頁に続く

(54) [発明の名称] 高周波スイッチ、単極双投スイッチおよび多極多投スイッチ

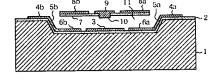
(57)【要約】

【課題】低損失でかつ高アイソレーションな高周波スイッチを得る。

【解決手段】キャピティ11を有する基板1と、キャピティ面に形成された第1の電極6の、66および地導体3と、キャピティ空間を介して形成された誘電体支持層7と、誘電体支持層7面上に形成された第2の電極8の、86および信号線9とを構え、第1の電極6の、66に与えられた制御信号に応じて、第1の電極6の、66および第2の電極8の、86間に働く静電力により誘電体支持層7を変位し、地導体8および信号線9間を接触状態または非接触状態にして、スイッチをオフ状態またはオン状態に切換えるようにしたものである。

₩3

【選択図】



【特許請求の範囲】

【請求項1】

キャピティを有する基板と、

上記キャピティ面に形成された第1の電極および地導体と、

上記キャピティ空間を介して形成された支持層と、

上記支持層面上に形成された第2の電極および高周波信号伝送線路とを備え、上記第1の電極に与えられた制御信号に応じて、上記第1の電極および上記第2の電極間に働く静電力により上記支持層を変位し、上記地導体および上記高周波信号伝送線路間を、金属同士の直接接触により、接触状態または非接触状態にして、スイッチをオフ状態またはオン状態に切換えることを特徴とする高周波スイッチ。

【請求項2】

キャピティを有する基板と、

上記キャピティ面に形成された第1の電極および地導体と、

上記キャピティ空間を介して形成された支持層と、

上記支持層面上に形成された第2の電極および高周波信号伝送線路とを構え、上記第1の電極に与えられた制御信号に応じて、上記第1の電極および上記第2の電極間に働く静電力により上記支持層を変位し、上記地導体および上記高周波信号伝送線路間を、容量を介して接触状態または非接触状態にして、電気的結合の強弱によってスイッチをオフ状態またはオン状態に切換えることを特徴とする高周波スイッチ。

【請求項3】

20

10

キャピティを有する基板と、

上記キャピティ面に形成された第2の電極および高周波信号伝送線路と、

上記キャピティ空間を介して形成された支持層と、

上記支持層面上に形成された第1の電極および地導体とを備え、

上記第1の電極に与えられた制御信号に応じて、上記第1の電極および上記第2の電極間に働く静電力により上記支持層を変位し、上記高周波信号伝送線路および上記地導体間を、金属同士の直接接触により、接触状態または非接触状態にして、スイッチをオフ状態またはオン状態に切換えることを特徴とする高周波スイッチ。

【請求項4】

キャピティを有する基板と、

30

上記キャピティ面に形成された第2の電極および高周波信号伝送線路と、

上記キャピティ空間を介して形成された支持層と、

上記支持層面上に形成された第1の電極および地導体とを備え、

上記第1の電極に与えられた制御信号に応じて、上記第1の電極および上記第2の電極間に働く静電力により上記支持層を変位し、上記高周波信号伝送線路および上記地導体間を、容量を介して接触状態または非接触状態にして、電気的結合の強弱によってスイッチをオフ状態またはオン状態に切換えることを特徴とする高周波スイッチ。

【請求項5】

支持層の一部を細くしたことを特徴とする請求項1から請求項4のうちのいずれか1項記載の高周波スイッチ。

40

【請求項6】

第2の電極および支持層を貫通する貫通口を設けたことを特徴とする請求項1または請求項2記載の高周波スイッチ。

【請求項7】

基板とキャピティ同士が対向するように配置された蓋基板と、

上記蓋基板のキャピティ面に形成された第3の電極およびシールド導体とを備え、

上記支持層の上記地導体および上記高周波信号伝送線路間の接触状態からの復元時に、上記第3の電極に与えられた制御信号に応じて、上記第3の電極および上記第2の電極間に働く静電力による吸引力により上記支持層を復元方向に変位させることを特徴とする請求項1または請求項2記載の高周波スイッチ。

【請求項8】

第2の電極を、支持層の第1の電極に対向する面上に形成したことを特徴とする請求項1 または請求項2記載の高周波スイッチ。

【請求項9】

請求項1から請求項8記載のうちのいずれかの高周波スイッチを組み合わせて構成したことを特徴とする単極双投スイッチ。

【請求項10】

請求項1から請求項8記載のうちのいずれかの高周波スイッチを組み合わせて構成したことを特徴とする多極多投スイッチ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

この発明は、高周波回路において使用される高周波スイッチ、単極双投スイッチおよび多極多投スイッチに関するものである。

[0002]

【従来の技術】

図13は例えばTHE IEEE MICROWAVE AND WIRELESS COMPONENTS LETTERS、FEB、15、2001に示された従来の高周カスイッチを示す斜視図であり、図において、101は基板、102へ、1026はグランド面、103の、1036は線路、104の、1046はアンカー、1046とメタルプリッジ、106は線路、107は誘電体膜である。アンカー104の、1046とメタルプリッジ105を介して、信号線103のと信号線1036とが接続されている。線路106により、グランド面102へとグランド面1026とが接続されている。また、メタルプリッジ105と誘電体膜107とは空間的に分離されている。アンカー104の、1046は導電性材料から成る。信号線103の、1036と、その両脇に存在するグランド面102の、1026とでコプレーナ線路が形成されている。

[0008]

図14は従来の高周波スイッチを示す回路図であり、図において、108ム、1086は信号線103ム、1036に相当する伝送線路、109はスイッチの動作状態によりキャパシタンスが変化する可変キャパシタ、110はインダクタ、111は抵抗である。

[0004]

次に動作について説明する。

信号線103の、1036に電圧を印加しない場合、信号線103のに入力された高周波信号は、アンカー104の、1046とメタルプリッシ105を介して信号線1036へ伝送する。その際、メタルプリッシ105は、誘電体膜107と空間的に分離されているので、可変キャパシタ109は、非常に小さなキャパシタンスを呈し、ほぼオープンと見なすことができる。この時、スイッチはオン状態である。

[0005]

信号線1080、1086に電圧を印加した場合、例えば、正の電圧を印加した場合、メタルプリッシ105の表面上に正電荷が発生すると共に、静電誘導により線路106個に引きていれる。その際、メタルプリッシ105は、誘電体膜107に接触し、高周波的に引き路106を介してグランド面1020、1026と接続される。信号線1030に入力された高周波信号は、誘電体膜107が呈する可変キャパシタ109と、線路106が呈するインダクタ110および抵抗111を介してグランド面1020、1026に流れるため、信号線1036に信号は伝送しない。この時、スイッチはオフ状態である。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】

従来の高周波スイッチは以上のように構成されているので、 基板101上に形成されるため、基板101の抵抗率によっては損失が大きくなってしまう課題がある。 また、アンカ

10

20

30

40

- 1 0 4 a. 1 0 4 b による不整合が生じる恐れがあり、結果として損失が大きくなって しまうなどの課題があった。

[0007]

この発明は上記のような課題を解決するためになされたもので、マイクロ波帯もしくはミリ波帯にて、低損失でかつ高アイソレーションな高周波スイッチ、単極双投スイッチおよび多極多投スイッチを得ることを目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】

この発明に係る高周波スイッチは、キャピティを有する基板と、キャピティ面に形成された第1の電極および地導体と、キャピティ空間を介して形成された支持層と、支持層面上に形成された第2の電極および高周波信号伝送線路とを構え、第1の電極に与えられた制御信号に応じて、第1の電極および第2の電極間に働く静電力により支持層を変位し、地導体および高周波信号伝送線路間を、金属同士の直接接触により、接触状態または非接触状態にして、スイッチをオフ状態またはオン状態に切換えるようにしたものである。

[0009]

この発明に係る高周波スイッチは、キャピティを有する基板と、キャピティ面に形成された第1の電極および地導体と、キャピティ空間を介して形成された支持層と、支持層面上に形成された第2の電極および高周波信号伝送線路とを構え、第1の電極に与えられた制御信号に応じて、第1の電極および第2の電極間に働く静電力により支持層を変位し、地導体および高周波信号伝送線路間を容量を介して接触状態または非接触状態にして、電気的結合の強弱によってスイッチをオフ状態またはオン状態に切換えるようにしたものである。

[0010]

この発明に係る高周波スイッチは、キャピティを有する基板と、キャピティ面に形成された第2の電極および高周波信号伝送線路と、キャピティ空間を介して形成された支持層と、支持層面上に形成された第1の電極および地導体とを備え、第1の電極に与えられた制御信号に応じて、第2の電極および第1の電極間に働く静電力により支持層を変位し、高周波信号伝送線路および地導体間を、金属同士の直接接触により、接触状態または非接触状態にして、スイッチをオフ状態またはオン状態に切換えるようにしたものである。

[0011]

この発明に係る高周波スイッチは、キャピティを有する基板と、キャピティ面に形成された第2の電極および高周波信号伝送線路と、キャピティ空間を介して形成された支持層で、支持層面上に形成された第1の電極および地導体とを構え、第1の電極に与えられた制御信号に応じて、第2の電極および第1の電極間に働く静電力により支持層を変位し、高周波信号伝送線路および地導体間を容量を介して接触状態または非接触状態にして、電気的結合の強弱によってスイッチをオフ状態またはオン状態に切換えるようにしたものである。

[0012]

この発明に係る高周波スイッチは、支持層の一部を細くするようにしたものである。

[0013]

この発明に係る高周波スイッチは、第2の電極および支持層を貫通する貫通口を設けるようにしたものである。

[0014]

この発明に係る高周波スイッチは、基板とキャピティ同士が対向するように配置された蓋基板と、蓋基板のキャピティ面に形成された第3の電極およびシールド導体とを構え、支持層の地導体および高周波信号伝送線路間の接触状態からの復元時に、第3の電極に与えられた制御信号に応じて、第3の電極および第2の電極間に働く静電力による吸引力により支持層を復元方向に変位させるようにしたものである。

[0015]

この発明に係る高周波スイッチは、第2の電極を支持層の第1の電極に対向する面上に形

20

30

40

成するようにしたものである。

[0016]

この発明に係る単極双投スイッチは、請求項1から請求項8記載のうちのいずれかの高周波スイッチを組み合わせて構成したものである。

[0017]

この発明に係る多極多投スイッチは、請求項1から請求項8記載のうちのいずれかの高周波スイッチを組み合わせて構成したものである。

[0018]

【発明の実施の形態】

以下、この発明の実施の一形態を説明する。

実施の形態 1.

図1はこの発明の実施の形態1による高周波スイッチを示す斜視図、図2は平面図、図3はA-A′矢視図、図4はB-B′矢視図であり、図において、1は基板、2は誘電体層、3は地導体、4 a、4 b は制御端子、5 a、5 b は制御信号線、6 a、6 b は第1の電極、7 は誘電体支持層(支持層)、8 a、8 b は第2の電極、9 は信号線(高周波信号伝送路)、10はコンタクト部、11はキャピティである。

高周波スイッチにおいて、基板1は上面からエッチング等を施すことによりキャピティ11が形成されている。基板1上に誘電体層2か、誘電体層2上に同一面内に地等体3と制御端子4の、46と制御信号線5の、56と第1の電極6の、66が形成されている。基板1と第1の電極6の、66が形成されている。誘電体層7は、地等体3の端部で支えられることによって中空上に構成されており、誘電体支持層7上に第2の電極8の、86と信号線9とが形成されている。コンタクト部10は、信号線9と同一の導電性材料から成り、信号線9から誘電体支持層7を貫通して下面まで伸びて存在している。

地導体3と第2の電極8丸、8bと信号線9とコンタクト部10とでグランデッドコプレーナ線路を構成している。第2の電極8丸、8bは、信号線9に対する側面グランドの役割も兼ねている。

地導体3と第2の電極8a、8bとは、コンタクトホール(図示せず)を介して接続され、同電位に保たれている。

[0019]

次に動作について説明する。

制御端子4の、46に電圧を印加していない場合、信号線9に入力された高周波信号は、グランデッドコプレーナ線路を伝送する。地導体3と信号線9の空間は真空(比誘電率1)であるため、誘電体損は非常に小さい。この時、スイッチはオン状態である。

[0020]

制御端子4点、46に電圧を印加した場合、例えば正の電圧を印加した場合、第1の電極6点、66の表面上に正電荷が発生すると共に、静電誘導により第2の電極8点、866の下面に負電荷が現れ、両者間の吸引力により、第2の電極8点、866第1の電極6点、66側に引き寄せられる。その際、誘電体支持層7上に形成されている信号線9も同時に第1の電極6点、66側に引き寄せられ、コンタクト部10は地導体3に接触する。高周波的にグランドに接続されるため、信号線9に入力された高周波信号は地導体3に流れ、信号は伝送しない。この時、スイッチはオフ状態である。

以上により、高周波スイッチは、制御端子40、46に電圧を印加するか否かにより、信号線9と地導体3との関係を接触状態もしくは非接触状態に切り換える。すなわち、スイッチのオン状態とオフ状態を切り換える。

[0021]

以上のように、この実施の形態1によれば、中空上に形成した信号線9の一部を静電力により駆動させる構造となっているので、基板1上にスイッチ構造を形成している従来の技術に比べて低損失である。

また、従来の技術のアンカーに相当する箇所が存在しないので、構造上の不整合による損

10

20

30

40

失を回避できる。

さらに、信号線9は、中空上および基板1上に拘らず、同じプロセスで製作できるので、 整合性に優れている。

[0022]

なお、上記実施の形態 1 の高周波スイッチにおいて、グランデッドコプレーナ線路としたが、同様な機能を有する構造であれば、マイクロストリップ線路等とのような形式でも良い。

また、第1の電極6の、66および第2の電極8の、86を省ま、信号線9に電圧を印加 して、地導体3との間に働く吸引力により信号線9を地導体3側に引き寄せる構造として も良い。

[0023]

実施の形態 2.

[0024]

図5はこの発明の実施の形態2による高周波スイッチを示すA-A′ 矢視図であり、図において、7のは誘電体支持層(支持層)、9のは信号線(高周波信号伝送路)であり、上記実施の形態1の図3と比較してコンタクト部10が設けられていないのが特徴である。

次に動作について説明する。

図5 において、動作については図 8 に示した構成とほぼ同一になるが、信号線 9 のと地導体 8 とが誘電体支持層 7 のを介して接触することになる。

これら信号線9のおよび地導体3の接触時における誘電体支持層7のは、容量とみなすことができ、この実施の形態2による高周波スイッチでは、電気的結合の強弱によってスイッチをオフ状態またはオン状態に切換えることができる。

[0025]

以上のように、この実施の形態 2 によれば、実施の形態 1 と同様の効果が得られると共に、コンタクト部 1 0 を省き、信号線 9 のと地導体 3 とを誘電体支持層 7 のを介して接触させる構造としたので、接触部の耐久性を向上させることができる。

[0026]

実施の形態3.

図6はこの発明の実施の形態3による高周波スイッチを示すA-A′矢視図であり、図において、23は地導体、26点、26点は第1の電極、28点、28点は第2の電極、29は信号線(高周波信号伝送路)である。上記実施の形態1の図3と比較して、地導体23かよび第1の電極26点、26点を誘電体支持層7上に設け、信号線29かよび第2の電極28点、28点を基板1の誘電体層2上に設けたことが特徴である。

[0027]

次に動作について説明する。

図6において、第1の電極260、266に電圧を印加した場合、例えば正の電圧を印加した場合、それら第1の電極260、266の表面上に正電荷が発生すると共に、静電誘導により第2の電極280、286の下面に負電荷が現れ、両者間の吸引力により、第1の電極260、266は第2の電極280、286側に引き寄せられる。その際、誘電体支持層7上に形成されている地導体23も同時に第2の電極280、286側に引き寄せられる。その際、誘電体られ、コンタクト部10は信号線29に接触する。高周波的にグランドに接続されるため、信号線29に入力された高周波信号は地導体23に流れ、信号は伝送しない。この時、スイッチはオフ状態である。

以上により、高周波スイッチは、第1の電極26の、266に電圧を印加するか否かにより、地導体23と信号線29との関係を接触状態もしくは非接触状態に切り換える。 すなわち、スイッチのオン状態とオフ状態を切り換える。

[0028]

なお、図6では、図3と比較して、地導体23および第1の電極26の、266を誘電体 支持層7上に設け、信号線29および第2の電極28の、286を基板1の誘電体層2上 に設けたものを示したが、図7に示すように、コンタクト部10を省ま、地導体23のと

10

20

30

40

信号線29とを誘電体支持層70を介して接触させる構造としても良く、接触部の耐久性を向上させることができる。

[0029]

以上のように、この実施の形態3によれば、図6に示した構成では実施の形態1と同様の効果が得られると共に、図7に示した構成ではコンタクト部10を省き、地導体230と信号線29とを誘電体支持層70を介して接触させる構造としたので、接触部の耐久性を向上させることができる。

[0030]

実施の形態4.

図8はこの発明の実施の形態4による高周波スイッチを示す平面図であり、図において、誘電体支持層7および第2の電極8点、86の一部を細くしたものである。その他、図22同一または相当する構成については、同一の符号を付して重複する説明を省略する。

10

[0031]

次に動作について説明する。

誘電体支持層でおよび第2の電極8丸、86にて、静電誘導により電荷が発生する箇所の両端の形状を細くすることにより、ばね定数を小さくしている。第2の電極8丸、86を第1の電極6丸、66側に引き寄せるために必要な電圧の大きさは、一般にばね定数の平方根に比例するので、駆動電圧を低減することができる。

なお、この実施の形態4では、実施の形態1に示した構成に適用した例について説明したが、実施の形態2、3に示した構成に適用しても良く、同様な効果を奏することができる

20

[0032]

以上のように、この実施の形態4によれば、実施の形態1と同様の効果が得られると共に、誘電体支持層7を第1の電極6の、66側に引き寄せるために要する電圧の大きさを低減できる。

[0033]

実施の形態 5.

図9はこの発明の実施の形態5による高周波スイッチを示す平面図であり、図において、12~12fはホール(貫通口)である。ホール12~12fは誘電体支持層7と第2の電極8a、8bを貫通している。その他、図2と同一または相当する構成については、同一の符号を付して重複する説明を省略する。

30

[0034]

次に動作について説明する。

ホール12の~12fを設けることにより、ダンピング効果を低減することができる。すなわち、誘電体支持層7の第1の電極6の、66側にある空気の抜け道を設けることにより、誘電体支持層7が変位するスピードを速めることができる。また、図9に示す高周波スイッチの製作プロセス中にて、例えば、誘電体支持層7の第1の電極6の、66側にあるレジストを取り除くエッチングホールとして使用し、レジストをより取り除きやすくすることもできる。

なお、この実施の形態 5 では、実施の形態 1 に示した構成に適用した例について説明したが、実施の形態 2 . 3 に示した構成に適用しても良く、同様な効果を奏することができる

40

[0035]

以上のように、この実施の形態5によれば、実施の形態1から実施の形態3と同様の効果が得られると共に、誘電体支持層7と第2の電極8の、8bが変位するスピードを速めることができる。

[0036]

実施の形態 6.

図10はこの発明の実施の形態6による高周波スイッチを示す断面図であり、図において、13は基板1とキャピティ同士が対向するように配置された蓋基板、14の、14bは

第3の電極、15はシールド導体、16は第2の誘電体層である。 蓋基板13は基板1と同様、キャピティを有している。 蓋基板13上に第2の誘電体層16か、第2の誘電体層16上に第3の電極14の、146およびシールド導体15か形成されている。 蓋基板13と第3の電極14の、146とは、第2の誘電体層16によりDC的に分離されている

その他、図3と同一または相当する構成については、同一の符号を付して重複する説明を 省略する。

[0037]

次に動作について説明する。

第3の電極14の、146とシールド導体15とを構えた蓋基板13を設けることにより、損失を低減することができる。すなわち、電磁界を基板1と蓋基板13とで形成される空間に閉じ込めることによって、放射損失をなくすことができる。

また、誘電体支持層でが第1の電極60、66側に変位している時、すなわち、スイッチがオフ状態の時、制御端子40、46に印加している電圧を取り除くと、復元力により、電体支持層でが元の位置に戻る。同時に、第3の電極140、146に電圧を印加すると、第3の電極140、146の下面に正の電荷が発生し、静電誘導により第2の電極80、86の上面に負の電荷が現れ、誘電体支持層では第3の電極140、146側に引き寄せられる。つまり、誘電体支持層でか元の位置に戻るのを支援する働きをすることにより、スイッチのオフ状態からオン状態への切り換えスピードを速めることができる。

なお、この実施の形態6では、実施の形態1 に示した構成に適用した例について説明した が、実施の形態2 から5 に示した構成に適用しても良く、同様な効果を奏することができる。

[0038]

以上のように、この実施の形態 6 によれば、上記実施の形態 1 から 5 と同様の効果が得られると共に、損失を低減できる。また、誘電体支持層 7 が元の位置に戻るスピードを速めることができる。

[0039]

実施の形態 7.

図11はこの発明の実施の形態でによる高周波スイッチを示す断面図であり、図において、17a、17bは第4の電極である。第4の電極17a、17bは、誘電体支持層での下面に形成されている。

その他、図3と同一または相当する構成については、同一の符号を付して重複する説明を 省略する。

[0040]

次に動作について説明する。

第1の電極6a、6bと第4の電極17a、17bとの距離は、第2の電極8a、8bとの距離と比較して近いので、誘電体支持層7を第1の電極6a、6b側に変位させるために要する電圧は、より小さくて済む。

なお、この実施の形態 7 では、実施の形態 1 に示した構成に適用した例について説明したが、実施の形態 2 から 6 に示した構成に適用しても良く、同様な効果を奏することができ

[0041]

以上のように、この実施の形態でによれば、実施の形態1から6と同様の効果が得られる と共に、誘電体支持層でが第1の電極6の、6b側に変位させる、すなわち、スイッチを オフ状態にするのに要する電圧を低減する。

[0042]

実施の形態 8.

図12はこの発明の実施の形態8による単極双投スイッチを示す回路図であり、図において、18は高周波信号入力端子、190、196は高周波信号出力端子、200、206

50

40

10

20

は高周波伝送線路、21 a、21 b は上記実施の形態 1 から7 のりずれかに相当する高周波スイッチである。高周波伝送線路20 a、20 b の線路長は、所要中心周波数にて1 / 4 波長とする。

[0043]

次に動作について説明する。

高周波スイッチ21のがオン状態かつ高周波スイッチ21 b がオフ状態の場合、高周波スイッチ21 b は信号線9と地導体3がRF的にショートの関係にある。この時、高周波伝送線路20 b でかして、高周波信号入力端子18から高周波伝送線路20 b 側はオープン状態となる。したがって、高周波信号入力端子18から入力された高周波信号は、高周波信号出力端子19のに出力される。

[0044]

一方、高周波スイッチ21 b がオン状態かつ高周波スイッチ21 c がオフ状態の場合、高周波スイッチ21 c は信号線 9 と地導体 3 が R F 的にショートの関係にある。この時、高周波伝送線路20 c を介して、高周波信号入力端子1 8 から高周波伝送線路20 c 側はオープン状態となる。したがって、高周波信号入力端子1 8 から入力された高周波信号は、高周波信号出力端子1 9 b に出力される。

[0045]

以上のように、この実施の形態8によれば、実施の形態1から7で示す高周波スイッチを 組み合わせることによって、単極双投スイッチを構成することができる。

[0046]

なお、図12においては、単極双投スイッチに限って説明したが、上記実施の形態1から 7で示す高周波スイッチを組み合わせることによって、多極多投スイッチを構成しても良い。

[0047]

【発明の効果】

以上のように、この発明によれば、キャピティを有する基板と、キャピティ面に形成された第1の電極および地導体と、キャピティを間を介して形成された支持層をと、持層を に形成された第2の電極および第2の電極間に働く静電力により支持層を変位した。 御信号に応じて、第1の電極および第2の電極間に働く静電力により支持層を変位した。 導体および高周波信号伝送線路間を、金属同士の直接接触により、接触状態または非接触状態にして、スイッチをオフ状態またはオン状態に切換えるように構成したので、従来の技術のアンカーに相当する部材が存在しないので、構造上の不整合による損失を回避し、 低損失で高アイソレーションな高周波スイッチが得られる効果がある。

[0048]

この発明によれば、キャピティを有する基板と、キャピティ面に形成された第1の電極を出て地導体と、キャピティを間を介して形成された支持層面上に形成された形成された可電極に手で、一つでは、第1の電極がよび、第1の電極に手で、一つでは、第1の電極があるとの電極に関係を開発をである。 第1の電極があるとの電極に関係を関係を受ける。 第1の電極があるとの電極に関係を関係を受ける。 第1の電極があるとの電極に関係を関係を受ける。 また、 接触がの耐久性を向上させるとができる効果がある。

[0049]

この発明によれば、キャピティを有する基板と、キャピティ面に形成された第2の電極および高周波信号伝送線路と、キャピティ空間を介して形成された支持層と、支持層面上に形成された第1の電極および地導体とを構え、第1の電極に与えられた制御信号に応じて、第2の電極および第1の電極間に働く静電力により支持層を変位し、高周波信号伝送線路および地導体間を、金属同士の直接接触により、接触状態または非接触状態にして、スイッチをオフ状態またはオン状態に切換えるように構成したので、従来の技術のアンカー

10

20

30

40

に相当する部材が存在しないので、構造上の不整合による損失を回避し、低損失で高アイ ソレーションな高周波スイッチが得られる効果がある。

[0050]

この発明によれば、キャピティを有する基板と、キャピティ面に形成された第2の電極および高周波信号伝送線路と、キャピティ空間を介して電極に与えられた制御信号に応えな地導体とを構え、第1の電極に与えられた制御信号に伝送線路が、第2の電極および地導体とを構え、第1の電極に与えられた制御信号に伝送線路が、第2の電極および地導体間に働く静電力により支持層を変位し、高周波信号の伝送線路がよび地導体間を容量を介して接触状態に切換えるように構成したので、従いので、横造上の不整合による個とでの技術のアンカーに相当する部材が存在しないので、構造上の不整合による損失を回避の大きるカーに相当する部材が存在しないので、構造上の不整合による損失を回避の大きるカーに対している。また、接触部の耐久性を向上させることができる効果がある。

10

[0051]

この発明によれば、支持層の一部を細くするように構成したので、支持層のはね定数が小さくなり、支持層を変位させるための制御信号の電圧値を小さくすることができる高周波スイッチが得られる効果がある。

[0052]

この発明によれば、第2の電極および支持層を貫通する貫通口を設けるように構成したので、支持層の変位時の空気の抜け道として利用することができ、支持層の変位速度、すなわち、スイッチの切換え速度を速くすることができる高周波スイッチが得られる効果がある。

20

[0053]

この発明によれば、基板とキャピティ同士が対向するように配置された蓋基板と、蓋基板のキャピティ面に形成された第3の電極およびシールド導体とを構え、支持層の地導体および高周波信号伝送線路間の接触状態からの復元時に、第3の電極に与えられた制御信号に応じて、第3の電極および第2の電極間に働く静電力による吸引力により支持層を復元方向に変位させるように構成したので、支持層の復元時の変位速度、すなわち、スイッチのオフ状態からオン状態への切換え速度を速くすることができる。

30

また、第1の電極、地導体、第3の電極、シールド導体、基板、蓋基板により、高周波信号伝送線路による電磁界空間を閉じ込めることができ、放射損失を低減できる高周波スイッチが得られる効果がある。

[0054]

この発明によれば、第2の電極を支持層の第1の電極に対向する面上に形成するように構成したので、第1の電極および第2の電極間の距離が短くなり、支持層を変位させるための制御信号の電圧値を小さくすることができる高周波スイッチが得られる効果がある。

[0055]

この発明によれば、請求項1から請求項8記載のうちのいずれかの高周波スイッチを組み合わせて単極双投スイッチを構成したので、低損失で高アイソレーションな単極双投スイッチが得られる効果がある。

40

[0056]

この発明によれば、請求項1から請求項8記載のうちのいずれかの高周波スイッチを組み合わせて多極多投スイッチを構成したので、低損失で高アイソレーションな多極多投スイッチが得られる効果がある。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】この発明の実施の形態1による高周波スイッチを示す斜視図である。
- 【図2】この発明の実施の形態1による高周波スイッチを示す平面図である。
- 【図3】この発明の実施の形態1による高周波スイッチを示すA-A′矢視図である。
- 【図4】この発明の実施の形態1による高周波スイッチを示すB-B′矢視図である。
- 【図 5 】 この発明の実施の形態 2 による高周波スイッチを示すA-A′矢視図である。
- 【図6】この発明の実施の形態3による高周波スイッチを示すA-A′矢視図である。

10

【図7】この発明の実施の形態3による高周波スイッチを示すA-A′矢視図である。

【図8】この発明の実施の形態4による高周波スイッチを示す平面図である。

【図9】この発明の実施の形態5による高周波スイッチを示す平面図である。

【図10】この発明の実施の形態6による高周波スイッチを示す断面図である。

【図11】この発明の実施の形態7による高周波スイッチを示す断面図である。

【図12】この発明の実施の形態8による単極双投スイッチを示す回路図である。

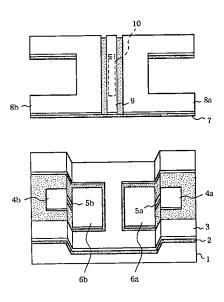
【図13】従来の高周波スイッチを示す斜視図である。

【図14】従来の高周波スイッチを示す回路図である。

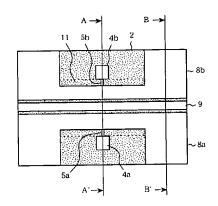
【符号の説明】

1 基板、2 誘電体層、3、2 3、2 3 へ 地等体、4 へ、4 b 制御端子、5 へ、5 b 制御信号線、6 へ、6 b 、2 6 へ、2 6 b 第 1 の電極、7、7 へ 誘電体支持層(支持層)、8 へ、8 b 、2 8 ん、2 8 b 第 2 の電極、9、9 へ0、2 9 信号線(高周波信号伝送路)、1 0 コンタクト部、1 1 キャピティ、1 2 へ~1 2 f ホール(貫通口)、1 3 蓋基板、1 4 へ、1 4 b 第 3 の電極、1 5 シールド導体、1 6 第 2 の誘電体層、1 7 へ、1 7 b 第 4 の電極、1 8 高周波信号入力端子、1 9 へ、1 9 b 高周波信号出力端子、2 0 へ、2 0 b 高周波伝送線路、2 1 へ、2 1 b 高周波スイッチ。

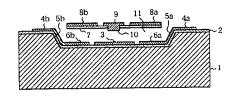
【図1】



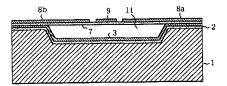
【図2】



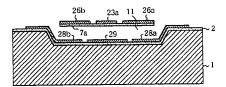
[23]



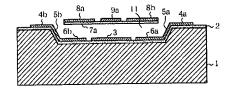
【図4】



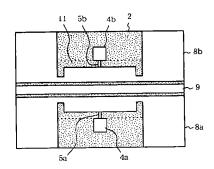
【図7】



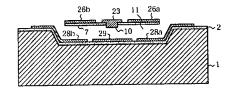
[図5]



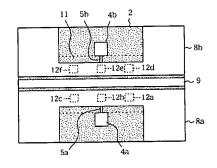
[28]



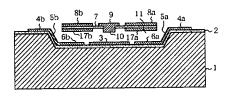
[🗵 6]



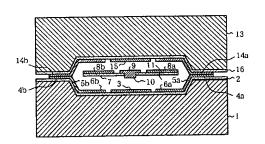
[29]



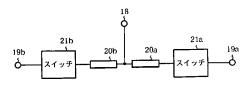
[211]



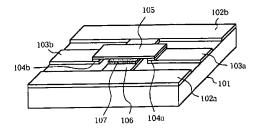
【図10】



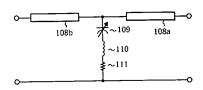
【図 1 2】



【図13】



[図14]



フロントページの続き

(72)発明者 西野 有 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社内

(72)発明者 吉田 幸久 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社内

(72)発明者 焦 継偉 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社内

(72)発明者 枝 護重 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社内 Fターム(参考) 5J012 AA06